# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

2/5 2/5 2/5 2/5



ds ds ds

# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA



茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2001 年 08 月 27 日

Application Date

申 請 案 號: 090214660

Application No.

申 「請 人: 台達電子工業股份有限公司

Applicant(s)

5

Director General

陳明那

發文日期: 西元 2001年 12 月 26 日

Issue Date

發文字號: 09011020303

Serial No.

申請日期:	案號:	
類別:		

(以上各欄由本局填註)

新型專利說明書		
_	中文	電路板接頭之接地接腳結構
新型名稱	英文	
二 創作人	姓 名 (中文)	1. 陳俊呈 2. 林志強
	姓 名 (英文)	1. Chen Chun Chen 2. Lin Chih Chiang
	國籍	1. 中華民國 2. 中華民國 1. 桃園縣編儿鄉儿頂村興邦政31 > 1號
	,	1. 桃園縣龜山鄉山頂村興邦路31之1號 2. 桃園縣龜山鄉山頂村興邦路31之1號
申请人	姓 名 (名稱) (中文)	1. 台達電子工業股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1. DELTA ELECTRONICS, INC.
		1. 中華民國
	住、居所 (事務所)	1. 桃園縣龜山鄉山頂村興邦路31之1號
	代表人 姓 名 (中文)	1. 鄭崇華
	代表人 姓 名 (英文)	1.



#### 四、中文創作摘要 (創作之名稱:電路板接頭之接地接腳結構)

英文創作摘要 (創作之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期

案號

主張優先權

無

#### 五、創作說明(1)

#### 創作領域

本案係關於一種電路板接頭之接地接腳結構,尤指一種應用於電源供應裝置之電路板接頭之接地接腳結構。

## 創作背景

電源供應裝置的主要功能,係用以將市電(commercial power source)整流、轉換為直流電後,提供受電設備(power-receiving device)使用。第一圖(a)及(b)為習用之電源供應裝置的組裝圖及立體圖,該電源供應裝置主要包含一上蓋1、一下蓋2,上蓋1及下蓋2之間形成一容納空間,用以放置一電路板3;電路板上插置電源供應裝置所需之電子元件30及一接頭4;上蓋1之前後兩側分別形成一第一凹口11及一第二凹口(未顯示),相對於第一凹口11及第二凹口22。當上蓋1與下蓋2結合後,第一凹口21及一第四凹口22。當上蓋1與下蓋2結合後,第一凹口11及第三凹口21,下蓋2之前後兩側分別形成一第二凹口21及一第四凹口22。當上蓋1與下蓋2結合後,第一凹口21及一第四凹口22。當上蓋1與下蓋2結合後,第二凹口21及第四凹口22。當上蓋1與下蓋2結合後,第二凹口21及第四凹口22。當上蓋1與下蓋2結合後,第二凹口21及第四凹口22。當上蓋1與下蓋2結合後,第二凹口21,則形成一槽口,用以嵌入接頭4,以接受外部交流電;電路板3則將所接受之交流電整流為直流線(未顯示)將經整流的電源輸出至受電設備,例如印表機、收音機、數據機等使用。

請看第二圖(a)及(b),接頭4包含一絕緣殼體40,殼體內部設一通孔41,通孔41中具有一第一導接端子411、一第二導接端子412及一接地端子413,第一導接端子411、第二導接端子412及接地端子413穿過殼體背側401之





#### 五、創作說明 (2)

孔口(未顯示),並分別以鉚釘421、422及423鉚接第一接腳431、第二接腳432及接地接腳433。第一接腳431、第二接腳432向下延伸以便插置於電路板3之插孔31、32(參閱第一圖(a)),隨後焊接在電路板3上,以便將第一導接端子411、第二導接端子412所接受之交流電源訊號傳至電路板3。接地接腳433則向上延伸且折彎後平貼於殼體頂面402,其中接地接腳433上有一焊接孔4331。

接地接腳433係利用一電線45與電路板3上的接地區(未顯示)形成電連接,以達到接地功效。請看第三圖(a)及(b),電線45與接地接腳433的連接方式為,首先使電線45之裸線451插入焊接孔4331(第三圖(a))中,接著以焊料452焊接裸線451,即完成接地接腳433與電線45之連接(第三圖(b))。

由於裸線451係垂直插入焊接孔4331,故使裸線451與接地接腳433達成連接的有效焊料相當少(主要為裸線與焊接孔4331之間的區域),僅施以一拉力通常即可能破壞焊料452;再者,由於電路板3上的電子元件30於操作中產生的熱量以對流方式傳至接地接腳433,亦會造成焊料452容易脫落的現象。倘裸線451因此脫離,將使接地效果大打折扣,影響電源供應裝置使用上之安全性。

# 創作概述

本案之目的之一為提出一種電路板接頭之接地接腳結構,係藉由初步夾緊裸線及增大焊接面積,以提高電線與





#### 五、創作說明 (3)

接地接腳的連接效果。

本案之另一目的為提出一種電路板接頭之接地接腳結構,係藉由初步夾緊裸線及增大焊接面積,以避免焊料因受熱及外力易脫落的缺點。

本案之另一目的為提出一種電路板接頭之接地接腳結構,俾增進接地效果及確保電源供應裝置使用上之安全性。

本案一方面提出一種電路板接頭之接地接腳結構,該電路板接頭係包含一絕緣殼體、一第一導接端子、一第二導接端子及一接地端子,該第一導接端子及該第二導接端子分別連接一第一接腳及一第二接腳,其中該接地接腳結構係包含:

一第一平板,係平貼於該殼體背側且與該接地端子相連;及

一第二平板,係與該第一平板垂直且大體上平貼於該 殼體頂面,該第二平板之一端形成一缺口,且自該缺口之 內側向上突出形成一突片,其中該突片係與該第二平板呈 一特定角度。

如所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該特定角度係為20至50度。

如所述電路板接頭之接地接腳,其中該特定角度係為30至45度。

如所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該缺口係用以容納一裸線。



#### 五、創作說明 (4)



如所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該突片經下壓後得以固定該裸線。

如所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該裸線經固定後進一步以焊料包覆。

本案得藉由下列圖式及詳細說明, 俾得一更深入之瞭解:

## 較佳實施例說明

請看第四圖(a)及(b),接頭5包含一絕緣殼體50,殼體內部設一通孔51,通孔51中具有一第一導接端子511、一第二導接端子512及一接地端子513,第一導接端子511、第二導接端子512及接地端子513穿過殼體背側501之孔口(未顯示),並分別以鉚釘521、522及523鉚接第一接腳531、第二接腳532及接地接腳533。上述元件之結構及工作原理與接頭4之元件相同,在此不贅述。

本案之特徵在於,接地接腳533之結構與習知技藝不同,本案之電路板接頭之接地接腳533主要包含一第一平板5331及一第二平板5332。第一平板5331平貼於殼體之背側501且與接地端子513相連。第二平板5332係與第一平板5331垂直且大體上平貼於該殼體頂面502,第二平板5332之一端形成一缺口5334及一與其呈一特定角度之突片5333。突片5333係自缺口5334之內側向上突出而成,且突片5333的長度較佳為等於缺口之長度,突片5333的寬度較





#### 五、創作說明 (5)



佳為略小於缺口5334之寬度。該特定角度較佳為20至50度,且最佳為30至45度。

第五圖(a)至(c)係顯示本案之電路板接頭5 之接地接腳533與電線55之連接方式。在第五圖(a)中,首先將電線55之裸線551放入缺口5334中;接著,如第五圖(b)所示,將突片5333下壓,以便初步地夾緊裸線551;最後,如第五圖(c)所示,以焊料552焊接於裸線551上,即完成接地接腳533與電線55之連接。

本案特殊的接地接腳結構之設計使電線55之裸線551 可藉由突片5333下壓而使裸線551初步固定,再者,由於 裸線551與接地接腳533達成連接的有效焊料(主要為突片 5333下壓後與缺口5334兩側之間的區域)遠較習知技藝為 多,故焊接效果佳。本案之接地接腳結構係藉由突片下壓 夾緊裸線及增大焊接面積達成極佳的定位效果,可避免 知技藝中焊料因受熱及外力易脫落的缺點,故有助於提昇 接地品質及確保電源供應裝置使用上之安全性。因此,本 案實為一新額、進步及實用之創作,爰依法提出申請。

本案得由熟悉本技藝之人士任施匠思而為諸般修飾,然皆不脫如附申請專利範圍所欲保護者。





#### 圖式簡單說明

第一圖(a):習用之電源供應裝置的組裝圖

第一圖(b):習用之電源供應裝置的立體圖

第二圖(a):習用電源供應裝置的電路板接頭外觀圖

第二圖(b):習用電源供應裝置的電路板接頭的背視圖

第三圖(a)及(b):習用電源供應裝置的電路板接頭之接地

接腳與電線的連接方式

第四圖(a):本案較佳實施例之電源供應裝置的電路板接

頭外觀圖

第四圖(b):本案較佳實施例之電源供應裝置的電路板接

頭的背視圖

第五圖(a)至(c):本案較佳實施例之電路板接頭之接地接腳與電線的連接方式

## 主要元件符號說明:

1: 上蓋

11: 第一凹口

2:下蓋

21:第三凹口

22: 第四凹口

3: 電路板

30: 電子元件

31: 插孔

32: 插孔

4:接頭



#### 圖式簡單說明

40: 殼體

401: 殼體背側

402: 殼體頂面

41: 通孔

411: 第一導接端子

412: 第二導接端子

413:接地端子

421、422及423: 鉚釘

431: 第一接腳

432: 第二接腳

433: 接地接腳

4331: 焊接孔

45: 電線

451:裸線

452: 焊料

5:接頭

50: 殼體

501: 殼體背側

502: 殼體頂面

51: 通孔

511: 第一導接端子

512: 第二導接端子

513:接地端子

521、522及523: 鉚釘



## 圖式簡單說明

531: 第一接腳

532: 第二接腳

533: 接地接腳

5331:第一平板

5332: 第二平板

5333: 突片

5334: 缺口

55: 電線

551: 裸線

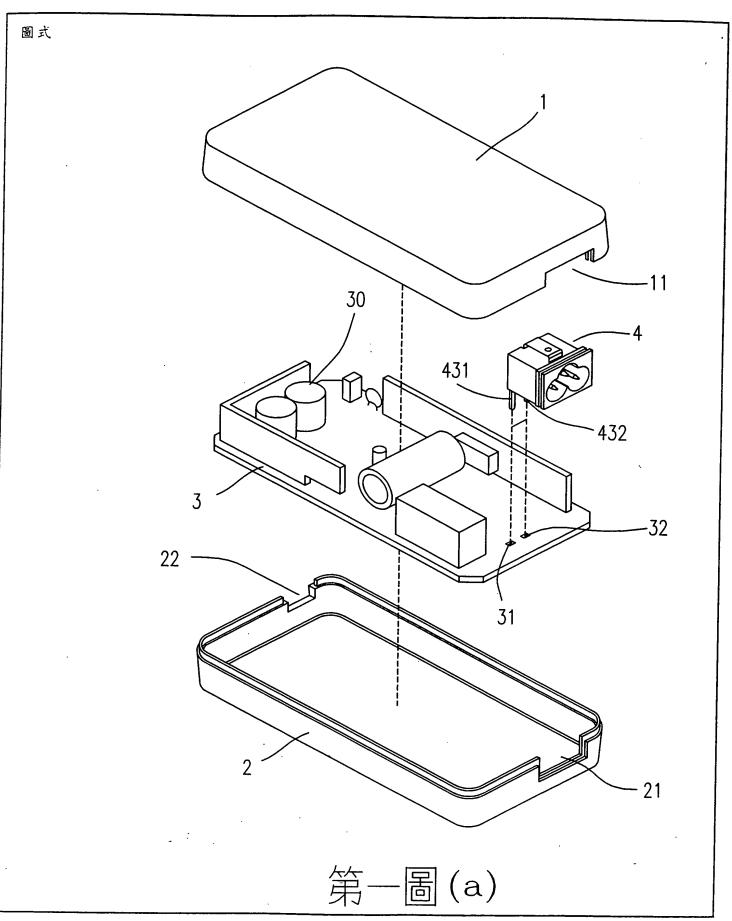
552: 焊料



#### 六、申請專利範圍

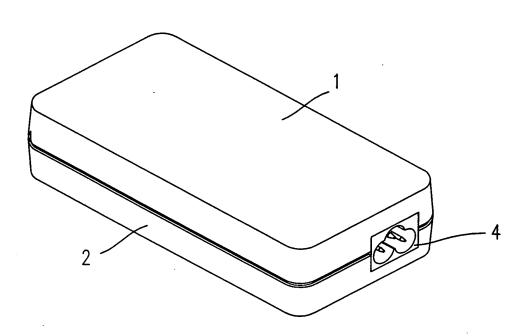
- 1. 一種電路板接頭之接地接腳結構,該電路板接頭係包含一絕緣殼體、一第一導接端子、一第二導接端子及一接地端子,該第一導接端子及該第二導接端子分別連接一第一接腳及一第二接腳,其中該接地接腳結構係包含:
- 一第一平板,係平貼於該殼體背側且與該接地端子相連;及
- 一第二平板,係與該第一平板垂直且大體上平貼於該 殼體頂面,該第二平板之一端形成一缺口,且自該缺口之 內側向上突出形成一突片,其中該突片係與該第二平板呈 一特定角度。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該特定角度係為20至50度。
- 3. 如申請專利範圍第2項所述電路板接頭之接地接腳,其中該特定角度係為30至45度。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該缺口係用以容納一裸線。
- 5. 如申請專利範圍第4項所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該突片經下壓後得以固定該裸線。
- 6. 如申請專利範圍第5項所述電路板接頭之接地接腳結構,其中該裸線經固定後進一步以焊料包覆。





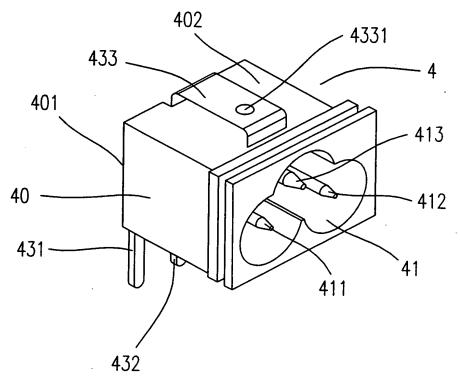
第一方頁

圖式

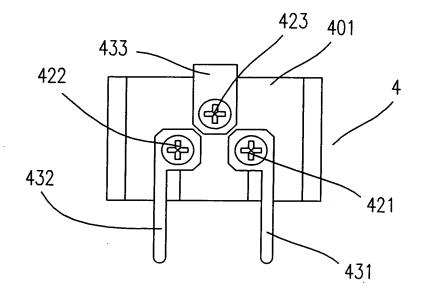


第一圖(b)

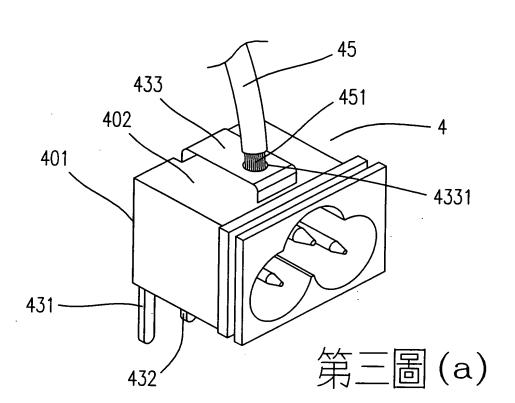
圖式

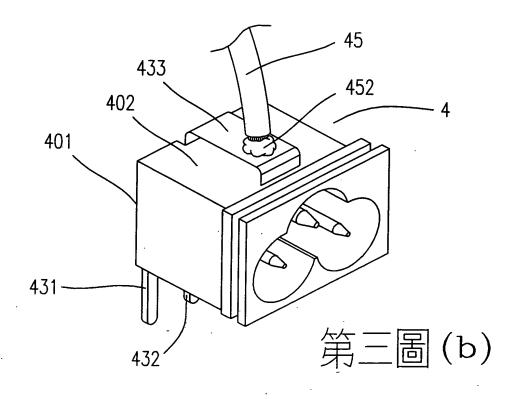


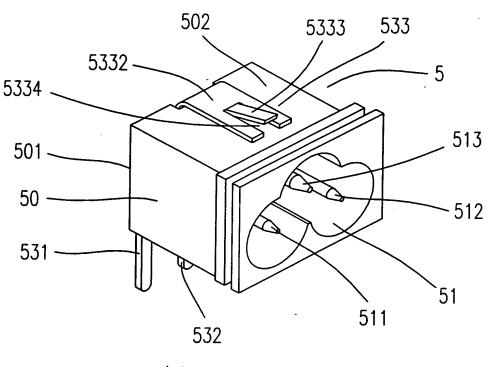
第二圖 (a)



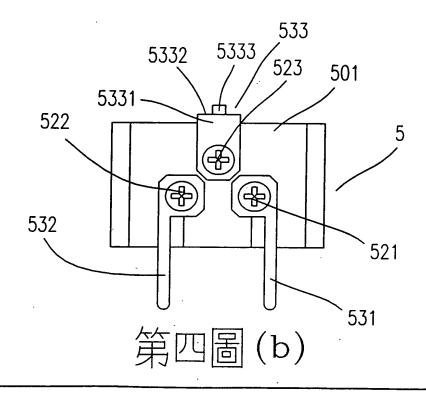
第二圖(b)



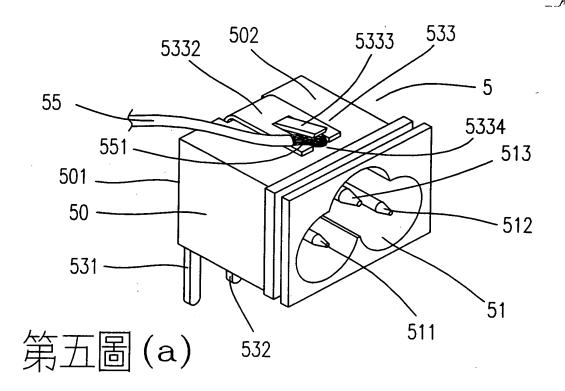


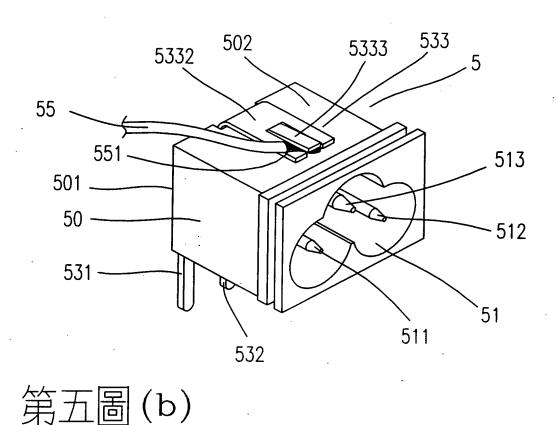


第四圖 (a)

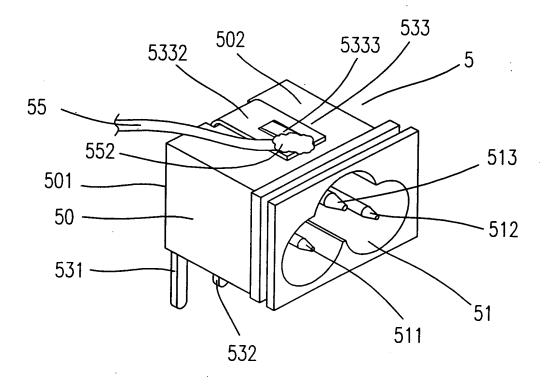








第13頁



第五圖(c)

